

837203S
(ON 0NIMVHD)台番図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2000.7.12	46444	メッキ仕様変更		中田 木村(雅)	柏木	安井
3	2002.9.6	50555	部品欄一部変更	桜田	木村(雅)	川瀬	柏木

表1 仕上

仕上コート*	接触部	端子部
1**	NI上Au0.1μm以上	NI上Auフラッシュ
9**	NI上PdNi0.64μm上Auフラッシュ	NI上Auフラッシュ
3**	NI上Au0.76μm以上	NI上Auフラッシュ

表2 適合基板仕様

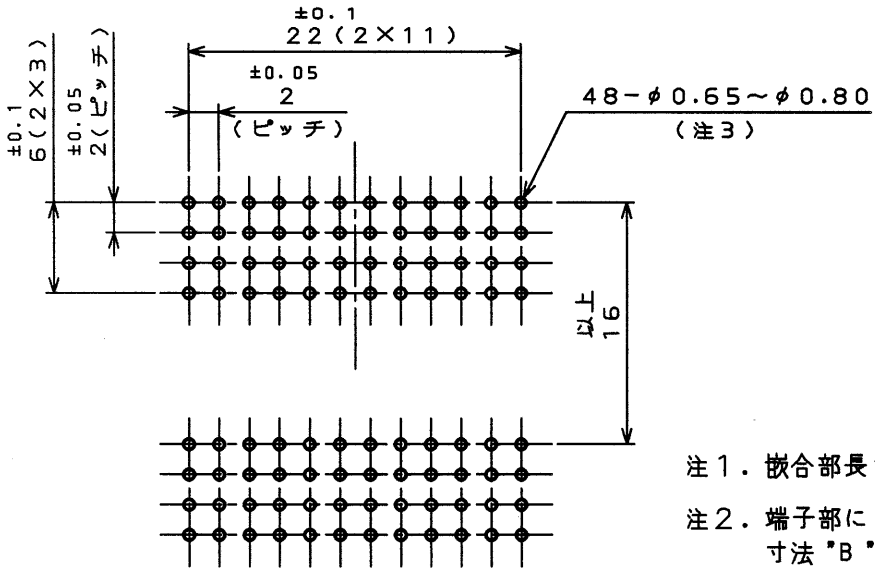
基板材質	ガラス布入りエポキシ積層板(標準)
基板厚さ	2.4mm ^{±0.15} MIN
適合スルーホール径	φ0.65~φ0.80mm
ドリル穴径	φ0.81~φ0.86mm
銅スルーホールメッキ厚さ	25μm MIN
半田メッキ厚さ	15μm MAX

表3 寸法 "A" 及び "B"

コネクタ仕様	列	寸法A	寸法B	コネクタ仕様	列	寸法A	寸法B	コネクタ仕様	列	寸法A	寸法B
*10	D	5.00	4.30	*20	D	5.00	13.60	*30	D	5.00	17.00
	C	5.75	4.30		C	5.75	13.60		C	5.75	17.00
	B	5.75	4.30		B	5.75	13.60		B	5.75	17.00
	A	6.50	4.30		A	6.50	13.60		A	6.50	17.00
*11	D	5.00	4.30	*21	D	5.00	13.60	*31	D	5.00	17.00
	C	5.00	4.30		C	5.00	13.60		C	5.00	17.00
	B	5.00	4.30		B	5.00	13.60		B	5.00	17.00
	A	5.00	4.30		A	5.00	13.60		A	5.00	17.00
*12	D	5.00	4.30	*22	D	5.00	13.60	*32	D	5.00	17.00
	C	5.00	4.30		C	5.00	13.60		C	5.00	17.00
	B	5.00	4.30		B	5.00	13.60		B	5.00	17.00
	A	6.50	4.30		A	6.50	13.60		A	6.50	17.00
*13	D	6.50	4.30	*23	D	6.50	13.60	*33	D	6.50	17.00
	C	5.75	4.30		C	5.75	13.60		C	5.75	17.00
	B	5.75	4.30		B	5.75	13.60		B	5.75	17.00
	A	6.50	4.30		A	6.50	13.60		A	6.50	17.00
*14	D	7.25	4.30	*24	D	7.25	13.60	*34	D	7.25	17.00
	C	6.50	4.30		C	6.50	13.60		C	6.50	17.00
	B	6.50	4.30		B	6.50	13.60		B	6.50	17.00
	A	7.25	4.30		A	7.25	13.60		A	7.25	17.00
*15	D	6.50	4.30	*25	D	6.50	13.60	*35	D	6.50	17.00
	C	6.50	4.30		C	6.50	13.60		C	6.50	17.00
	B	6.50	4.30		B	6.50	13.60		B	6.50	17.00
	A	6.50	4.30		A	6.50	13.60		A	6.50	17.00
*16	D	5.75	4.30	*26	D	5.75	13.60	*36	D	5.75	17.00
	C	5.75	4.30		C	5.75	13.60		C	5.75	17.00
	B	5.75	4.30		B	5.75	13.60		B	5.75	17.00
	A	5.75	4.30		A	5.75	13.60		A	5.75	17.00
*17	D	6.50	4.30	*27	D	6.50	13.60	*37	D	6.50	17.00
	C	5.75	4.30		C	5.75	13.60		C	5.75	17.00
	B	5.75	4.30		B	5.75	13.60		B	5.75	17.00
	A	5.00	4.30		A	5.00	13.60		A	5.00	17.00
*18	D	6.50	4.30	*28	D	6.50	13.60	*38	D	6.50	17.00
	C	5.00	4.30		C	5.00	13.60		C	5.00	17.00
	B	5.00	4.30		B	5.00	13.60		B	5.00	17.00
	A	5.00	4.30		A	5.00	13.60		A	5.00	17.00
*19	D	7.25	4.30	*29	D	7.25	13.60	*39	D	7.25	17.00
	C	7.25	4.30		C	7.25	13.60		C	7.25	17.00
	B	7.25	4.30		B	7.25	13.60		B	7.25	17.00
	A	7.25	4.30		A	7.25	13.60		A	7.25	17.00

命名法

MJ01-48SWMP-***
シリーズ名 芯数
ハウジングスタイル
SW:ストレートワイヤホッティ
コンタクトタイプ
M:ピン, F:ソケット
結線スタイル
P:プレスフィット
コンタクト長コート*
(表3参照)
コンタクト仕上コート*
(表1参照)



適合基板寸法(参考)

- 注1. 嵌合部長さ "A" 及び端子部長さ "B" は表3による。
- 注2. 端子部に、接触部としてAuメッキを施すのは、寸法 "B" が13.6及び17.0の場合である。
- 注3. 適合基板仕様は、表2による。

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	UL94-V-0 COLOR:NATURAL	
1	CONTACT	48	COPPER ALLOY	TABLE 1	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 1998.2.16		名称(TITLE) MJ01-48SWMP-***	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		JAE-CONNECTOR.COM Reference Only	
寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)		担当 CHK. 佐々木(正)		JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
. ±0.8		査閲 APPD. 久富		図面番号(DRAWING NO.)	
.X ±0.4		承認 APPD. 安井		SJ032783	
.XX ±0.1				重量(WEIGHT)	
.XXX ±				版数 (REV.)	